

惠州中京电子科技股份有限公司

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-041

2015 半年度报告摘要

1.重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
股票简称:中京电子 股票代码:002579
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式: 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表
姓名:傅道臣 黄若雷
电话:0752-2057992 0752-2057992
传真:0752-2057992 0752-2057992
电子邮箱:dsf@ceepch.com huangruo@ceepch.com

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	249,170,163.78	226,245,387.65	10.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,378,720.01	5,245,339.79	97.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,487,867.28	4,486,163.89	-177.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,002,991.08	14,621,180.93	200.95%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.86%	0.78%
总资产(元)	1,131,125,914.15	1,055,983,924.46	7.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	631,420,319.44	628,050,906.02	0.54%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,035				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结情况
惠州中京电子科技发展有限公	境内非国有法人	31.92%	111,858,462	111,858,462	
香港中扬电子科技有限公	境外法人	20.40%	71,492,613	71,492,613	
北京京星创业投资有限公	境内非国有法人	1.16%	4,065,000	4,065,000	
林道治	境内自然人	1.02%	3,588,000	3,588,000	
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产福慧号资产管理计划	境内非国有法人	0.72%	2,520,000	2,520,000	
惠州中普惠投资有限公	境内非国有法人	0.70%	2,448,310	2,448,310	
孙立杰	境内自然人	0.57%	2,000,300	2,000,300	
林洪杰	境内自然人	0.55%	1,915,250	1,915,250	
刘庆珍	境内自然人	0.44%	1,539,900	1,539,900	
刘汉	境内自然人	0.43%	1,515,000	1,515,000	

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析
概述
2015年上半年中国经济面临增速放缓的挑战,电子信息产业同样面临突破瓶颈的压力。在市场需求平淡,产品价格波动幅度较大,制造成本持续高位,贸易保护壁垒下,企业需凭借先进的管理理念、强大的研发能力、日趋完善的质量和售后服务,在激烈的竞争中寻求突破,实现转型升级和可持续发展。
报告期内,公司实现营业收入249,170,163.78元,比上年同期增长10.13%;实现利润总额12,547,078.45元,比上年同期增长102.72%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)1,037,872.01元,比上年同期增长97.87%。
二、主营业务分析
概述
本公司经营范围为:研发、生产、销售新型电子元器件(高密度印制线路板等),产品国内外销售;提供技术服务、咨询、研发、生产、销售电子产品及通讯设备、计算机和智能终端软硬件、智能城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理信息系统、资金管理系统、大数据及业务系统等项目的设计、开发。
公司目前主营业务为印制线路板的研发、生产与销售,随着公司募投项目的投产及产能的逐步释放,高密度互联印制电路板(HDI)将成为公司重点发展方向,将促进公司产销规模实现大幅度增长,并创造新的利润增长点。
报告期内,公司实现营业收入34,917.02万元,比上年同期增长10.13%;实现利润总额1,254.71万元,比上年同期增长102.72%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)1,037.87万元,比上年同期增长97.87%。
主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	249,170,163.78	226,245,387.65	10.13%	
营业成本	213,416,732.68	193,342,578.64	10.38%	
销售费用	6,143,702.98	4,922,127.70	24.82%	报告期销售费用增长,业务拓展费用增加及销售人员薪酬福利等增加
管理费用	30,936,351.98	23,723,844.36	30.40%	主要是因为募投项目投产,折旧费用、研发支出及管理、人员薪酬福利增加
财务费用	6,901,715.38	-2,318,970.33	397.62%	较去年同期相比银行借款增加,利息支出增加
所得税费用	2,204,988.07	944,079.77	133.56%	报告期利润总额增加
研发投入	8,555,568.74	7,900,480.64	8.29%	
经营活动产生的现金流量净额	44,002,991.08	14,621,180.93	200.95%	报告期内营业收入以及收到的应收账款增加,支付的税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-57,289,081.06	-34,342,019.28	66.82%	主要是因为报告期内主要的定期存款及购建固定资产较去年减少
筹资活动产生的现金流量净额	29,551,125.98	66,604,819.28	-55.63%	主要是因为报告期内偿还债务支付的现金同比增加
现金及现金等价物净增加额	16,248,785.22	46,913,018.65	-65.36%	

公司报告期机构或股东来源发生重大变动
 适用 不适用

报告期内公司机构与上年同期相比,主要变动为投资收益和非经常性损益的影响:1、2015年上半年度和2014年上半年度的非经常性损益分别为1,848.88万元和89.31万元。主要原因是公司在2015年上半年处置了位于惠州市彭岭南路的厂房及土地所产生的收益(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。2、2015年上半年度较去年同期增加了对广东乐源的投资收益为285.26万元,以及对中德锂电的投资收益-21.57万元。3、报告期内主营业务业务有一定程度的亏损,主要是因为募投项目生产系统处于磨合期,随着募投项目工艺与品质的稳定及产能释放,公司主营业务利润有望逐步好转。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
 适用 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年董事会和管理层紧紧围绕公司年度经营战略和经营目标,切实推进各项工作,具体情况如下:
(一)技术研究开发方面:
报告期内公司研发投入为855.57万元,占公司上半年营业收入的3.43%。公司坚持技术创新与环境保护,节能环保、绿色生产相结合的理念,报告期内开展了包括“高频高速印制线路板的制作技术研究”、“高密度印制电路板板级控制技术研究”、“印制电路板复合成型工艺技术研究”、“薄型印制电路板制作和控制技术研究”、“印制电路板半固化工艺技术的研究与应用”、“高密度互连(HDI)板层间对位技术研究”、“超薄4G手机用印制电路板生产技术研究”、“高频高速3D连接高密度印制电路板(PCB)关键技术产业化”、“球形摄像头用金属基印制电路板的技术研究”、“高密度多层挠性印制电路板的技术研究”、“超薄多层印制电路板的制作技术研究”、“智能可穿戴终端用高密度印制电路板的研究及产业化”、“印制电路板孔金属化及对位控制技术研究”、“智能车载电子印制电路板关键技术研究与产业化”等在内的多个项目的研发工作。
截止报告期末,公司开展的研发项目累计获得专利(授权)达到55项,其中8项发明专利;在《印制电路板行业》等行业权威杂志上发表技术论文30篇。上述研究成果的取得,进一步增强了公司的核心竞争力,巩固了公司在印制电路板行业内的技术领先地位,为实施公司中长期战略规划和达成中期经营计划目标提供了工艺与技术保障。

(二)市场开发
2015年上半年印制电路板行业市场需求平淡,行业市场竞争异常激烈。公司致力于做好市场调研及客户需求前期开发工作,根据客户订单种类、技术难点、个性化需求等特点,充分发挥了规模、技术、交期、品质等优势,继续抓住国内国际两个市场,努力提升市场占有率。报告期内,成功开发了如技嘉科技、伟创通、联电、瑞光、映象、艾默生等一批优质大客户。在国内市场拓展方面,报告期内营业收入较去年同期上升13.45%,营业收入实现10.13%的增长。
(三)生产建设
报告期内,公司坚持以市场及客户需求为导向,重点开展HDI产品项目的工艺、生产、管理体系的建设与完善,并灵活调整生产计划,保证生产系统正常运行。综合利用公司生产资源和技术优势,通过优化配置提升产出,报告期内产量较上年同期上升10.72%,同时进一步追加精益生产管理,确保生产系统“安全、稳定、高产”运行。强化标准化作业、员工技能及质量意识培训,提升产品质量,建立了细至生产工序的物耗、人工、能耗标准考核体系,进一步加强了生产成本管理。报告期内,公司已完成较高阶HDI产品相关的试产、中试生产,完成了相关工作,具备量产能力,已具备高阶HDI的大批量生产能力。
(四)经营管理
针对公司经营和发展面临的新形势、新挑战,结合公司战略发展规划,公司在企业管理模式、内部机构设置等方面加大改革力度,新设及合并了相关内部职能部门,加强了对管理干部的绩效考核,加强了企业文化建设工作,持续推行“反腐败”,实施了竞聘上岗及问责制,力推管理“精简、高效、务实”。报告期内,内公司部分固定资产及存货进行了财产清查,结合战略重点对部分产品结构与客户结构进行了调整,定期对费用预算执行情况进行检讨,以加强内部管理,提高经营效率。报告期内为适应新的发展与管理阶段,结合公司中长期战略目标,公司开始了公司治理架构与组织结构变革的顶层设计,逐步实施向控股集团集团公司战略转变。
(五)对外投资
公司于2014年11月26日发布了《第二届董事会第二十六次会议决议公告》,该决议审议通过了关于《公司部分土地及附属资产处置价值》及《公司实物资产对外投资方案》的议案。公司拟以部分资产对外投资暨成立合资公司开展科技企业孵化项目。
公司分别于2015年1月7日、3月31日、5月4日发布了《关于公司资产处置事项的进展公告》,详情请见公司在法定信息披露媒体上披露的相关公告。
截至报告期末,公司已完成了合资公司“惠州中盛科技企业孵化有限公司”的设立,该资产处置事项已全部完成。该项投资初始投资成本8080万元(未含中介费前),较账面价值增值约2880万元,实现资产转让收益约1728万元。该资产处置产生的收益计入公司二季度业绩。
三、主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
印制电路板	243,766,244.86	213,416,732.68	12.45%	9.90%	10.38%	-0.39%
分产品						
单面板	1,164,519.79	786,527.92	32.46%	-51.40%	-73.16%	54.75%
双面板	94,320,842.31	90,507,146.96	4.04%	-5.46%	-4.21%	-1.25%
多层板	148,280,882.76	122,123,057.80	17.64%	23.93%	27.31%	-2.19%
小计	243,766,244.86	213,416,732.68	12.45%	9.90%	10.38%	-0.39%
分地区						
内销	169,504,232.26	153,543,977.83	9.42%	13.45%	14.85%	-1.11%
出口	74,262,012.60	59,872,754.83	19.38%	2.57%	0.36%	1.77%
小计	243,766,244.86	213,416,732.68	12.45%	9.90%	10.38%	-0.39%

四、核心竞争力分析
公司目前主营高密度印制电路板的研发、生产和销售,并已成功切入可穿戴智能终端产品领域。公司致力于产品创新和新技术研究,为客户提供PCB解决方案。公司产品能够满足全球高端电子制造企业的产品与技术需求,并通过创新持续满足客户的个性化需求,在市场竞争中储备了一定的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。同时,公司聚集了行业内优秀的管理与技术人才,建立了可持续发展的创新体系与管理团队,为公司业务的可持续发展奠定了坚实基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1.技术与人才优势
公司系国家火炬计划重点扶持高新技术企业,一贯重视自主技术创新能力的开发,自成立以来,公司逐渐组建和完善了以自主研发人才为基础的工程技术研发中心,并不断充实壮大自身实力,2008年以来先后成立为惠州中印线路板工程技术研究中心、广东中印线路板工程技术研究中心、公司在自主研发和外部引进各种人才的同时,也注重加强与国内外优秀高等院校的技术合作,并与南理工、武汉大学等顶尖大学建立了良好的科研合作关系,为募新项目、新工艺引进和储备了多名行业高端技术人才,并在公司设立了博士后研发基地,进一步提升研发综合实力。
2.营销和客户优势
公司通过多年的发展和摸索,打造了一支专业、稳定的营销队伍,并形成了一套基于客户需求和价值管理而又适应于公司产品与技术特点的营销体系。经过长期的拓展和积累,已拥有了包括TCL王牌、TCL通讯、普联技术、华阳通、共进电子、国微技术、索尼电子、光宝科技、光弘科技、L电子、北比通电子、卓群科技、艾比普光、顺品光电、联光光电、伟创通、映象、艾默生等在内的全球国内外知名客户,并和其中十家保持长期合作关系,凭借优质的知名客户群,公司销售订单保持了稳定增长。
3.产能规模和HDI制造优势
公司是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥有年产量超过120万平方米的生产能力,具备一定的规模优势,特别是募投项目达产后将新增36万平方米/年的高端HDI产品产能,新增产能主要为资本密集与技术密集型的高密度互连(HDI)产品,具有较强的行业技术壁垒,该类产品主要向高端智能手机等可移动、轻量化、可穿戴智能终端产品应用,并应用于军工及航天相关电子产品,市场容量巨大,市场前景广阔,公司拥有大量成熟高新、高技术先进的全制程生产设备,具有丰富的制造技术与工艺实践经验,公司较的全国领先的生产能力保证了客户不断发展的产品品质与交付周期。
4.资质与环保优势
公司拥有ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证及TS16949:2009汽车行业质量管理体系认证,防火安全检测美国UL认证和RoHS认证,并先后通过索尼绿色伙伴认证、UL环保认证和IPCE环境检测资质认证。公司先后还获得了广东省创新型企业、惠州市知识产权优势企业、惠州名牌产品称号等荣誉。上述规范健全的认证资质及品牌荣誉,为公司获得国内市场需求,以及参与国际市场竞争奠定了良好基础。
5.管理优势
在企业管理方面,公司多年以来一直在学习和吸收印制电路板行业内先进企业的管理经验,更注重自身的积累和沉淀,建立了具有中京特色的管理体系。在企业管理上,实行集体决策及灵活授权相结合的管理方式,讲求快速的市场信息传递和决策效率,保持在公司运营上的管理效率,以应对复杂多变的市场需求和变化,在成本管控和考核管理上,推行全员绩效考核和精益生产方式,最大限度地避免浪费,提高人工效率;在信息化管理方面,公司致力于实施ERP管理信息系统、OA办公自动化系统、eHR人力资源管理系统和CRM客户关系管理系统,通过信息系统实现内部业务流程优化与管理资源共享,实现办公现代化、业务系统化、管理数字化的高效运营机制。
4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
三环路集团	29.83%	128,000,000	128,000,000			
襄阳汽车轴承集团	19.24%	82,559,130				
中国农业银行-国寿金牛创新成长灵活配置证券投资基金	1.14%	4,911,844				
平安资管-工银理财-如意2号资产管理计划	0.80%	3,444,160				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	0.77%	3,300,045				
信诚基金-中证投资集合资金信托	0.73%	3,139,140				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	0.52%	2,250,100				
中国工商银行-广发策略增长混合型证券投资基金	0.49%	2,113,900				
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	0.42%	1,789,655				
吴丽华	境内自然人	0.40%	1,724,800			

三环路集团是襄阳汽车轴承集团公司的控股股东,存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人;中国农业银行-国寿金牛创新成长灵活配置证券投资基金是襄阳汽车轴承集团公司的控股股东,存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无
(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
公司控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析
概述
2015年上半年中国经济面临增速放缓的挑战,电子信息产业同样面临突破瓶颈的压力。在市场需求平淡,产品价格波动幅度较大,制造成本持续高位,贸易保护壁垒下,企业需凭借先进的管理理念、强大的研发能力、日趋完善的质量和售后服务,在激烈的竞争中寻求突破,实现转型升级和可持续发展。
报告期内,公司实现营业收入249,170,163.78元,比上年同期增长10.13%;实现利润总额12,547,078.45元,比上年同期增长102.72%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)1,037,872.01元,比上年同期增长97.87%。
二、主营业务分析
概述
本公司经营范围为:研发、生产、销售新型电子元器件(高密度印制线路板等),产品国内外销售;提供技术服务、咨询、研发、生产、销售电子产品及通讯设备、计算机和智能终端软硬件、智能城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理信息系统、资金管理系统、大数据及业务系统等项目的设计、开发。
公司目前主营业务为印制线路板的研发、生产与销售,随着公司募投项目的投产及产能的逐步释放,高密度互联印制电路板(HDI)将成为公司重点发展方向,将促进公司产销规模实现大幅度增长,并创造新的利润增长点。
报告期内,公司实现营业收入34,917.02万元,比上年同期增长10.13%;实现利润总额1,254.71万元,比上年同期增长102.72%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)1,037.87万元,比上年同期增长97.87%。
主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	249,170,163.78	226,245,387.65	10.13%	
营业成本	213,416,732.68	193,342,578.64	10.38%	
销售费用	6,143,702.98	4,922,127.70	24.82%	报告期销售费用增长,业务拓展费用增加及销售人员薪酬福利等增加
管理费用	30,936,351.98	23,723,844.36	30.40%	主要是因为募投项目投产,折旧费用、研发支出及管理、人员薪酬福利增加
财务费用	6,901,715.38	-2,318,970.33	397.62%	较去年同期相比银行借款增加,利息支出增加
所得税费用	2,204,988.07	944,079.77	133.56%	报告期利润总额增加
研发投入	8,555,568.74	7,900,480.64	8.29%	
经营活动产生的现金流量净额	44,002,991.08	14,621,180.93	200.95%	报告期内营业收入以及收到的应收账款增加,支付的税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-57,289,081.06	-34,342,019.28	66.82%	主要是因为报告期内主要的定期存款及购建固定资产较去年减少
筹资活动产生的现金流量净额	29,551,125.98	66,604,819.28	-55.63%	主要是因为报告期内偿还债务支付的现金同比增加
现金及现金等价物净增加额	16,248,785.22	46,913,018.65	-65.36%	

公司报告期机构或股东来源发生重大变动
 适用 不适用

报告期内公司机构与上年同期相比,主要变动为投资收益和非经常性损益的影响:1、2015年上半年度和2014年上半年度的非经常性损益分别为1,848.88万元和89.31万元。主要原因是公司在2015年上半年处置了位于惠州市彭岭南路的厂房及土地所产生的收益(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。2、2015年上半年度较去年同期增加了对广东乐源的投资收益为285.26万元,以及对中德锂电的投资收益-21.57万元。3、报告期内主营业务业务有一定程度的亏损,主要是因为募投项目生产系统处于磨合期,随着募投项目工艺与品质的稳定及产能释放,公司主营业务利润有望逐步好转。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
 适用 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年董事会和管理层紧紧围绕公司年度经营战略和经营目标,切实推进各项工作,具体情况如下:
(一)技术研究开发方面:
报告期内公司研发投入为855.57万元,占公司上半年营业收入的3.43%。公司坚持技术创新与环境保护,节能环保、绿色生产相结合的理念,报告期内开展了包括“高频高速印制线路板的制作技术研究”、“高密度印制电路板板级控制技术研究”、“印制电路板复合成型工艺技术研究”、“薄型印制电路板制作和控制技术研究”、“印制电路板半固化工艺技术的研究与应用”、“高密度互连(HDI)板层间对位技术研究”、“超薄4G手机用印制电路板生产技术研究”、“高频高速3D连接高密度印制电路板(PCB)关键技术产业化”、“球形摄像头用金属基印制电路板的技术研究”、“高密度多层挠性印制电路板的技术研究”、“超薄多层印制电路板的制作技术研究”、“智能可穿戴终端用高密度印制电路板的研究及产业化”、“印制电路板孔金属化及对位控制技术研究”、“智能车载电子印制电路板关键技术研究与产业化”等在内的多个项目的研发工作。
截止报告期末,公司开展的研发项目累计获得专利(授权)达到55项,其中8项发明专利;在《印制电路板行业》等行业权威杂志上发表技术论文30篇。上述研究成果的取得,进一步增强了公司的核心竞争力,巩固了公司在印制电路板行业内的技术领先地位,为实施公司中长期战略规划和达成中期经营计划目标提供了工艺与技术保障。

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
印制电路板	243,766,244.86	213,416,732.68	12.45%	9.90%	10.38%	-0.39%
分产品						
单面板	1,164,519.79	786,527.92	32.46%	-51.40%	-73.16%	54.75%
双面板	94,320,842.31	90,507,146.96	4.04%	-5.46%	-4.21%	-1.25%
多层板	148,280,882.76	122,123,057.80	17.64%	23.93%	27.31%	-2.19%
小计	243,766,244.86	213,416,732.68	12.45%	9.90%	10.38%	-0.39%
分地区						
内销	169,504,232.26	153,543,977.83	9.42%	13.45%	14.85%	-1.11%
出口	74,262,012.60	59,872,754.83	19.38%	2.57%	0.36%	1.77%
小计	243,766,244.86	213,416,732.68	12.45%	9.90%	10.38%	-0.39%

四、核心竞争力分析
公司目前主营高密度印制电路板的研发、生产和销售,并已成功切入可穿戴智能终端产品领域。公司致力于产品创新和新技术研究,为客户提供PCB解决方案。公司产品能够满足全球高端电子制造企业的产品与技术需求,并通过创新持续满足客户的个性化需求,在市场竞争中储备了一定的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。同时,公司聚集了行业内优秀的管理与技术人才,建立了可持续发展的创新体系与管理团队,为公司业务的可持续发展奠定了坚实基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1.技术与人才优势
公司系国家火炬计划重点扶持高新技术企业,一贯重视自主技术创新能力的开发,自成立以来,公司逐渐组建和完善了以自主研发人才为基础的工程技术研发中心,并不断充实壮大自身实力,2008年以来先后成立为惠州中印线路板工程技术研究中心、广东中印线路板工程技术研究中心、公司在自主研发和外部引进各种人才的同时,也注重加强与国内外优秀高等院校的技术合作,并与南理工、武汉大学等顶尖大学建立了良好的科研合作关系,为募新项目、新工艺引进和储备了多名行业高端技术人才,并在公司设立了博士后研发基地,进一步提升研发综合实力。
2.营销和客户优势
公司通过多年的发展和摸索,打造了一支专业、稳定的营销队伍,并形成了一套基于客户需求和价值管理而又适应于公司产品与技术特点的营销体系。经过长期的拓展和积累,已拥有了包括TCL王牌、TCL通讯、普联技术、华阳通、共进电子、国微技术、索尼电子、光宝科技、光弘科技、L电子、北比通电子、卓群科技、艾比普光、顺品光电、联光光电、伟创通、映象、艾默生等在内的全球国内外知名客户,并和其中十家保持长期合作关系,凭借优质的知名客户群,公司销售订单保持了稳定增长。
3.产能规模和HDI制造优势
公司是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥有年产量超过120万平方米的生产能力,具备一定的规模优势,特别是募投项目达产后将新增36万平方米/年的高端HDI产品产能,新增产能主要为资本密集与技术密集型的高密度互连(HDI)产品,具有较强的行业技术壁垒,该类产品主要向高端智能手机等可移动、轻量化、可穿戴智能终端产品应用,并应用于军工及航天相关电子产品,市场容量巨大,市场前景广阔,公司拥有大量成熟高新、高技术先进的全制程生产设备,具有丰富的制造技术与工艺实践经验,公司较的全国领先的生产能力保证了客户不断发展的产品品质与交付周期。
4.资质与环保优势
公司拥有ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证及TS16949:2009汽车行业质量管理体系认证,防火安全检测美国UL认证和RoHS认证,并先后通过索尼绿色伙伴认证、UL环保认证和IPCE环境检测资质认证。公司先后还获得了广东省创新型企业、惠州市知识产权优势企业、惠州名牌产品称号等荣誉。上述规范健全的认证资质及品牌荣誉,为公司获得国内市场需求,以及参与国际市场竞争奠定了良好基础。
5.管理优势
在企业管理方面,公司多年以来一直在学习和吸收印制电路板行业内先进企业的管理经验,更注重自身的积累和沉淀,建立了具有中京特色的管理体系。在企业管理上,实行集体决策及灵活授权相结合的管理方式,讲求快速的市场信息传递和决策效率,保持在公司运营上的管理效率,以应对复杂多变的市场需求和变化,在成本管控和考核管理上,推行全员绩效考核和精益生产方式,最大限度地避免浪费,提高人工效率;在信息化管理方面,公司致力于实施ERP管理信息系统、OA办公自动化系统、eHR人力资源管理系统和CRM客户关系管理系统,通过信息系统实现内部业务流程优化与管理资源共享,实现办公现代化、业务系统化、管理数字化的高效运营机制。
4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

惠州中京电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月6日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议通知》,2015年8月24日,公司第二届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公楼会议现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名,实际到董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议召开